# E32-900M20S 产品规格书

SX1276 868/915MHz 100mW SPI 贴片型无线模块



成都亿佰特电子科技有限公司

Chengdu Ebyte Electronic Technology Co.,Ltd.

# 目录

免责申明和版权公告 2
第一章 概述 3
1.1 简介 3
1.2 特点功能 3
1.3 应用场景 3
第二章 规格参数 4
2.1 极限参数 4
2.2 工作参数 4
第三章 机械尺寸与引脚定义 5
第四章 基本操作 6
4.1 硬件设计 6
4.2 软件编写 6
第五章 基本应用 7
5.1 基本电路 7
第六章 常见问题 8
6.1 传输距离不理想 8
6.2 模块易损坏 8
6.3 误码率太高 8
第七章 焊接作业指导 9
7.1 回流焊温度 9
7.2 回流焊曲线图 9
第八章 相关型号 10
第九章 天线指南 10
9.1 天线推荐 10
第十章 批量包装方式 11
修订历史 11
关于我们 11

Copyright ©2012–2021，成都亿佰特电子科技有限公司

# 免责申明和版权公告

本文中的信息，包括供参考的 URL 地址，如有变更，恕不另行通知。 文档“按现状”提供，不负任何担保责任，包括对适销性、适用于特定用途或非侵 权性的任何担保，和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。本文档不负任何责 任，包括使用本文档内信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反 言或其他方式授予任何知识产权使用许可，不管是明示许可还是暗示许可。

文中所得测试数据均为亿佰特实验室测试所得，实际结果可能略有差异。

文中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产，特此声明。

最终解释权归成都亿佰特电子科技有限公司所有。

注 意 ：

由于产品版本升级或其他原因，本手册内容有可能变更。亿佰特电子科技有限公司保留在没有任何通知或者提示的情况下对本手册的内容进行修改的权利。本手册仅作为使用指导，成都亿佰特电子科技有限公司尽全力在本手册中提供准确的信息，但是成都亿佰特电子科技有限公司并不确保手册内容完全没有错误，本手册中的所有陈述、信息和建议也不构成任何明示或暗示的担保。

Copyright ©2012–2021，成都亿佰特电子科技有限公司

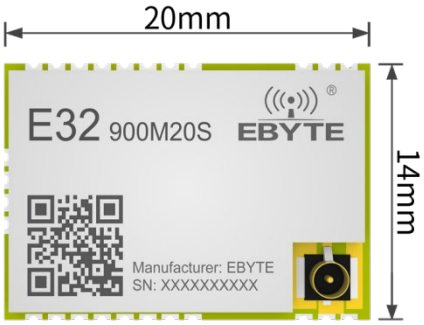
# 第一章 概述

## 1.1 简介

E32-900M20S 是基于美国 Semtech 生产的 SX1276 为核心自主研发的超小体积的 868/915MHz 贴片式 LoRa™无线模块，使用工业级高精度 32MHz 晶振。

由于采用原装进口的 SX1276 为模块核心，其稳定性获得用户一致好评，兼容性也无需担心。由于其采用先进的 LoRa™调制技术，在抗干扰性能、通信距离都远超现在的 FSK、GFSK 调制方式的产品。该模块主要针对智能家庭、无线抄表、科研和医疗以及中远距离无线通信设备。由于射频性能与元器件选型均按照工业级标准。

由于该模块是纯射频收发模块，需要使用 MCU 驱动或使用专用的 SPI 调试工具。




## 1.2 特点功能

- 理想条件下，通信距离可达 5km；
- 最大发射功率 100mW，软件多级可调；
- 支持全球免许可 ISM 868/915MHz 频段；
- LoRa™模式下支持 0.018k～37.5kbps 的数据传输速率；
- FSK 模式下支持最高 300kbps 的数据传输速率；
- 支持多种调制模式，LoRa™/FSK/GFSK/MSK/GMSK/OOK；
- FIFO 容量大，支持 256Byte 数据缓存；
- 支持 2.5～3.6V 供电，大于 3.3V 供电均可保证最佳性能；
- 工业级标准设计，支持-40～+85℃下长时间使用；
- 邮票孔，便于用户二次开发，利于集成。

## 1.3 应用场景

- 家庭安防报警及远程无钥匙进入；
- 智能家居以及工业传感器等；
- 无线报警安全系统；
- 楼宇自动化解决方案；
- 无线工业级遥控器；
- 医疗保健产品；
- 高级抄表架构(AMI)；
- 汽车行业应用。

Copyright ©2012–2021，成都亿佰特电子科技有限公司

# 第二章 规格参数

## 2.1 极限参数

| 主要参数 | 性能 | | 备注 |
|---|---|---|---|
| | 最小值 | 最大值 | |
| 电源电压（V） | 0 | 5.5 | 超过 3.6V 永久烧毁模块 |
| 阻塞功率（dBm） | - | 10 | 近距离使用烧毁概率较小 |
| 工作温度（℃） | -40 | +85 | 工业级 |

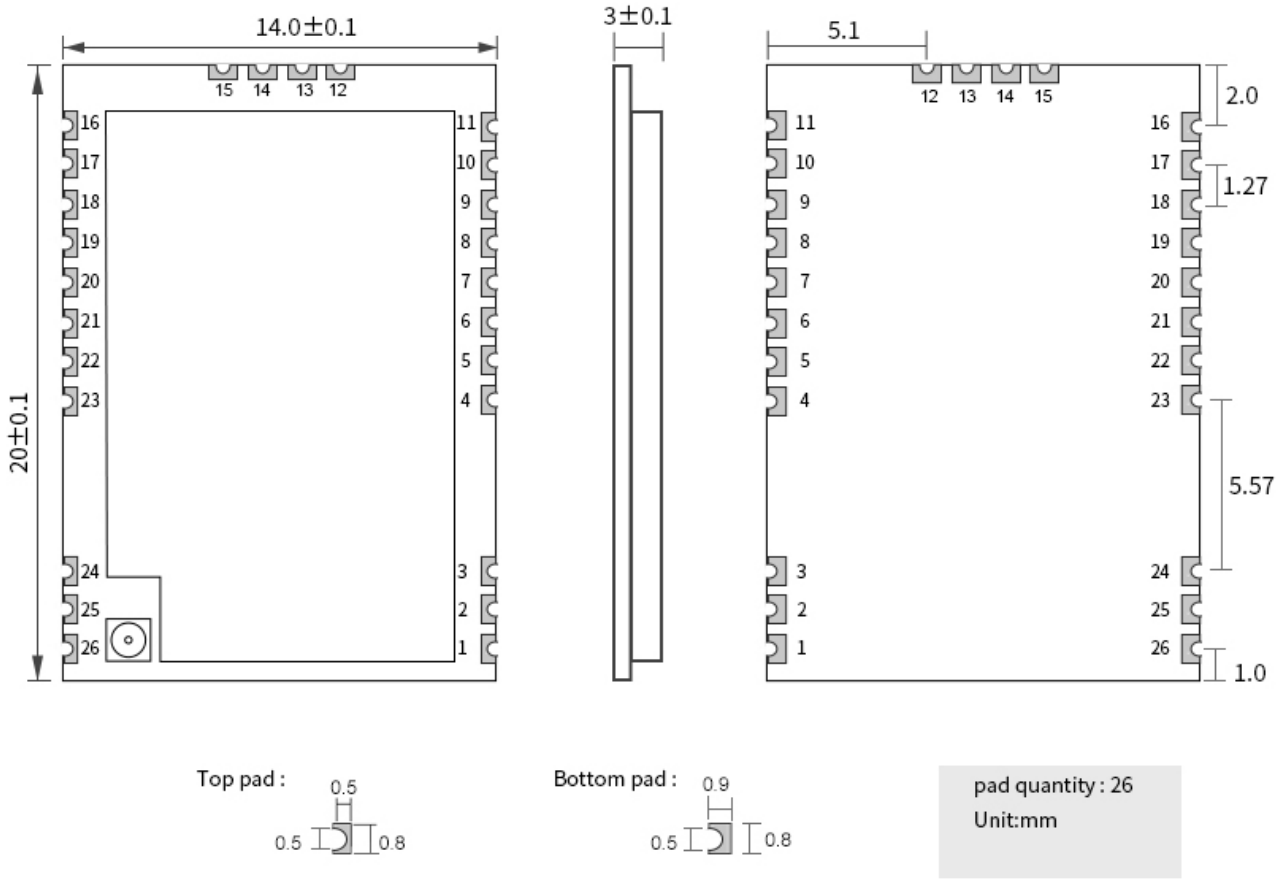
## 2.2 工作参数

| 主要参数 | | 性能 | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |
| 工作电压（V） | | 1.8 | 3.3 | 3.6 | ≥3.3V 可保证输出功率 |
| 通信电平（V） | | | 3.3 | | 使用 5V TTL 有风险烧毁 |
| 工作温度（℃） | | -40 | - | +85 | 工业级设计 |
| 工作频段（MHz） | | 410 | 470 | 493 | 支持 ISM 频段 |
| 功耗 | 发射电流（mA） | | 110 | | 瞬时功耗 |
| | 接收电流（mA） | | 17 | | |
| | 休眠电流（μA） | | 2.0 | | 软件关断 |
| 最大发射功率（dBm） | | 19 | 20 | 21 | |
| 接收灵敏度（dBm） | | -145 | -147 | -148 | 空速 1.2kpbs |

| 主要参数 | 描述 | 备注 |
|---|---|---|
| 参考距离 | 5000m | 晴朗空旷环境，天线增益 5dBi，天线高度 2 米，空中速率 2.4kbps |
| FIFO | 256Byte | 单次发送最大长度 |
| 晶振频率 | 32MHz | |
| 调制方式 | LoRa™(推荐) | FSK/GFSK/MSK/GMSK/OOK |
| 封装方式 | 贴片式 | |
| 接口方式 | 1.27mm | 邮票孔 |
| 通信接口 | SPI | 0～10Mbps |
| 外形尺寸 | 14*20mm | |
| 天线接口 | 邮票孔/IPEX | 等效阻抗约 50Ω |

Copyright ©2012–2021，成都亿佰特电子科技有限公司

# 第三章 机械尺寸与引脚定义




| 引脚序号 | 引脚名称 | 引脚方向 | 引脚用途 |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | 输入 | 地线，连接到电源参考地 |
| 2 | GND | 输入 | 地线，连接到电源参考地 |
| 3 | GND | 输入 | 地线，连接到电源参考地 |
| 4 | GND | 输入 | 地线，连接到电源参考地 |
| 5 | GND | 输入 | 地线，连接到电源参考地 |
| 6 | RXEN | 输入 | 射频开关脚控制；接收时，RXEN 高电平，TXEN 低电平 |
| 7 | TXEN | 输入 | 射频开关脚控制；发射时，TXEN 高电平，RXEN 低电平 |
| 8 | DIO2 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口（详见 SX1276 手册） |
| 9 | VCC | 输入 | 供电电源，范围 1.8～3.6V（推荐 3.3V，建议外部增加陶瓷滤波电容） |
| 10 | GND | 输入 | 地线，连接到电源参考地 |
| 11 | GND | 输入 | 地线，连接到电源参考地 |
| 12 | GND | 输入 | 地线，连接到电源参考地 |
| 13 | DIO3 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口（详见 SX1276 手册） |
| 14 | DIO4 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口（详见 SX1276 手册） |
| 15 | DIO5 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口（详见 SX1276 手册） |

Copyright ©2012–2021，成都亿佰特电子科技有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16 | GND | 输入 | 地线，连接到电源参考地 |
| 17 | DIO1 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口（详见 SX1276 手册） |
| 18 | DIO0 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口（详见 SX1276 手册） |
| 19 | RST | 输入 | 芯片复位触发输入脚 |
| 20 | MISO | 输出 | SPI 数据输出引脚 |
| 21 | MOSI | 输入 | SPI 数据输入引脚 |
| 22 | SCK | 输入 | SPI 时钟输入引脚 |
| 23 | NSS | 输入 | 模块片选引脚，用于开始一个 SPI 通信 |
| 24 | GND | 输入 | 地线，连接到电源参考地 |
| 25 | ANT | 输出 | 天线接口（高频信号输出） |
| 26 | GND | 输入 | 地线，连接到电源参考地 |

# 第四章 基本操作

## 4.1 硬件设计

- 推荐使用直流稳压电源对该模块进行供电，电源纹波系数尽量小，模块需可靠接地；
- 请注意电源正负极的正确连接，如反接可能会导致模块永久性损坏；
- 请检查供电电源，确保在推荐供电电压之间，如超过最大值会造成模块永久性损坏；
- 请检查电源稳定性，电压不能大幅频繁波动；
- 在针对模块设计供电电路时，往往推荐保留 30%以上余量，有整机利于长期稳定地工作；
- 模块应尽量远离电源、变压器、高频走线等电磁干扰较大的部分；
- 高频数字走线、高频模拟走线、电源走线必须避开模块下方，若实在不得已需要经过模块下方，假设模块焊接在 Top Layer，在模块接触部分的 Top Layer 铺地铜（全部铺铜并良好接地），必须靠近模块数字部分并走线在 Bottom Layer；
- 假设模块焊接或放置在 Top Layer，在 Bottom Layer 或者其他层随意走线也是错误的，会在不同程度影响模块的杂散以及接收灵敏度；
- 假设模块周围有存在较大电磁干扰的器件也会极大影响模块的性能，跟据干扰的强度建议适当远离模块，若情况允许可以做适当的隔离与屏蔽；
- 假设模块周围有存在较大电磁干扰的走线（高频数字、高频模拟、电源走线）也会极大影响模块的性能，跟据干扰的强度建议适当远离模块，若情况允许可以做适当的隔离与屏蔽；
- 通信线若使用 5V 电平，必须串联 1k-5.1k 电阻（不推荐，仍有损坏风险）；
- 尽量远离部分物理层亦为 2.4GHz 的 TTL 协议，例如：USB3.0；
- 天线安装结构对模块性能有较大影响，务必保证天线外露，最好垂直向上。当模块安装于机壳内部时，可使用优质的天线延长线，将天线延伸至机壳外部；
- 天线切不可安装于金属壳内部，将导致传输距离极大削弱。

## 4.2 软件编写

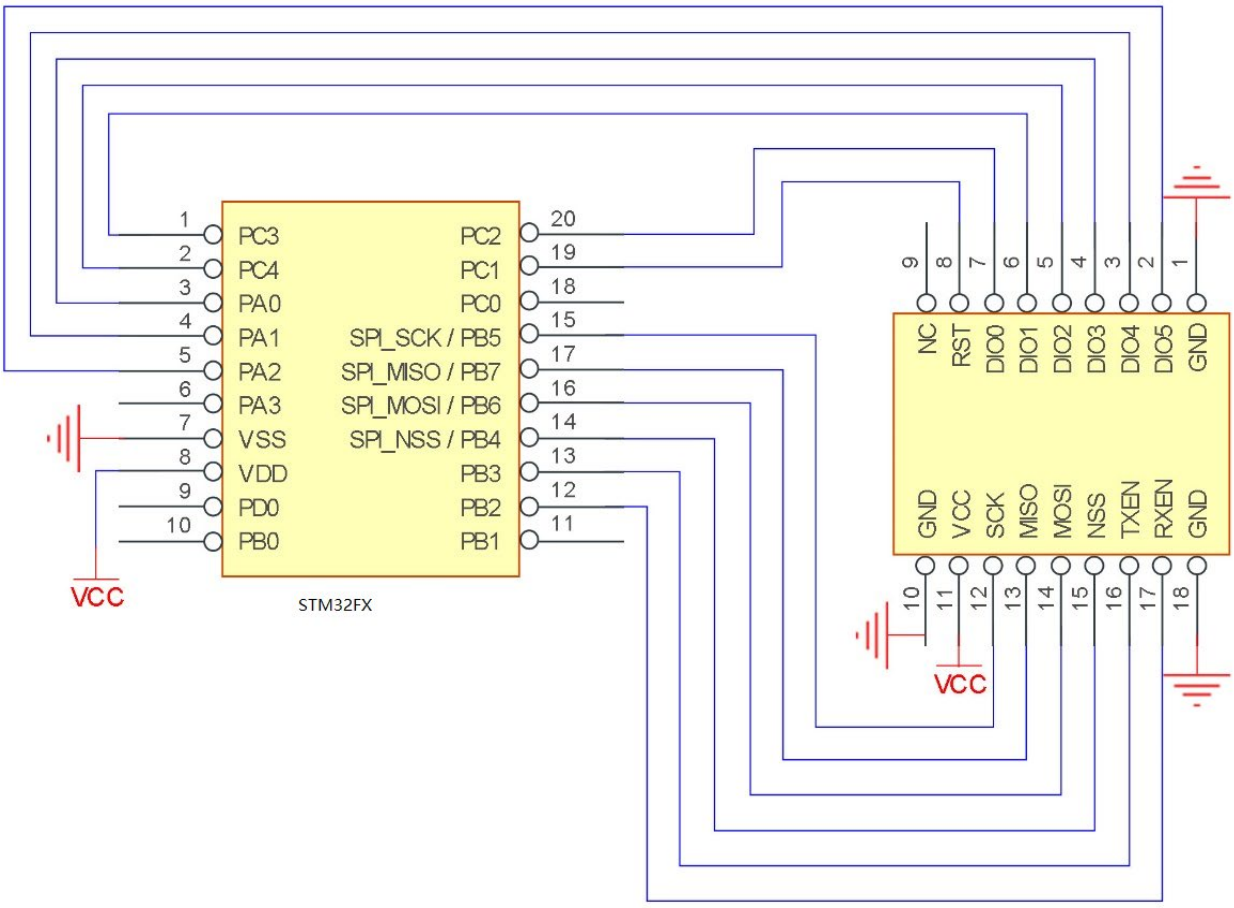
- 此模块为 SX1278/SX1276，其驱动方式用户可以完全按照 SX1278/SX1276 芯片手册进行操作；

Copyright ©2012–2021，成都亿佰特电子科技有限公司

- DIO0、DIO1、DIO2、DIO3、DIO4、DIO5 是一般通用 I/O 口，可以配置成多种功能，详见 SX1276 手册。若不使用可以悬空；
- RST、TXEN、RXEN 引脚都必须连接，其中 RST 控制芯片的复位，TXEN、RXEN 引脚控制射频开关；
- 注意接地良好，有大面积的铺地，电源纹波小，应增加滤波电容并尽量靠近模块 VCC 与 GND 引脚；
- SPI 通讯速率不宜设置过高，通常 1Mbps 是被推荐的；
- 发射时，置 TXEN 脚为高电平，RXEN 脚为低电平；接收时，置 RXEN 脚为高电平，TXEN 脚为低电平；关断前，置 TXEN、RXEN 脚为低电平；
- 可在芯片空闲时重新初始化寄存器配置以获得更高的稳定性。

# 第五章 基本应用

## 5.1 基本电路



# 第六章 常见问题

## 6.1 传输距离不理想

- 当存在直线通信障碍时，通信距离会相应的衰减；
- 温度、湿度，同频干扰，会导致通信丢包率提高；
- 地面吸收、反射无线电波，靠近地面测试效果较差；
- 海水具有极强的吸收无线电波能力，故海边测试效果差；
- 天线附近有金属物体，或放置于金属壳内，信号衰减会非常严重；
- 功率寄存器设置错误、空中速率设置过高（空中速率越高，距离越近）；
- 室温下电源低压低于推荐值，电压越低发功率越小；
- 使用天线与模块匹配程度较差或天线本身品质问题。

## 6.2 模块易损坏

- 请检查供电电源，确保在推荐供电电压之间，如超过最大值会造成模块永久性损坏；
- 请检查电源稳定性，电压不能大幅频繁波动；
- 请确保安装使用过程防静电操作，高频器件静电敏感性；
- 请确保安装使用过程湿度不宜过高，部分元件为湿度敏感器件；
- 如果没有特殊需求不建议在过高、过低温度下使用。

## 6.3 误码率太高

- 附近有同频信号干扰，远离干扰源或者修改频率、信道避开干扰；
- SPI 上时钟波形不标准，检查 SPI 线上是否有干扰，SPI 总线走线不宜过长；
- 电源不理想也可能造成乱码，务必保证电源的可靠性；
- 延长线、馈线品质差或太长，也会造成误码率偏高。

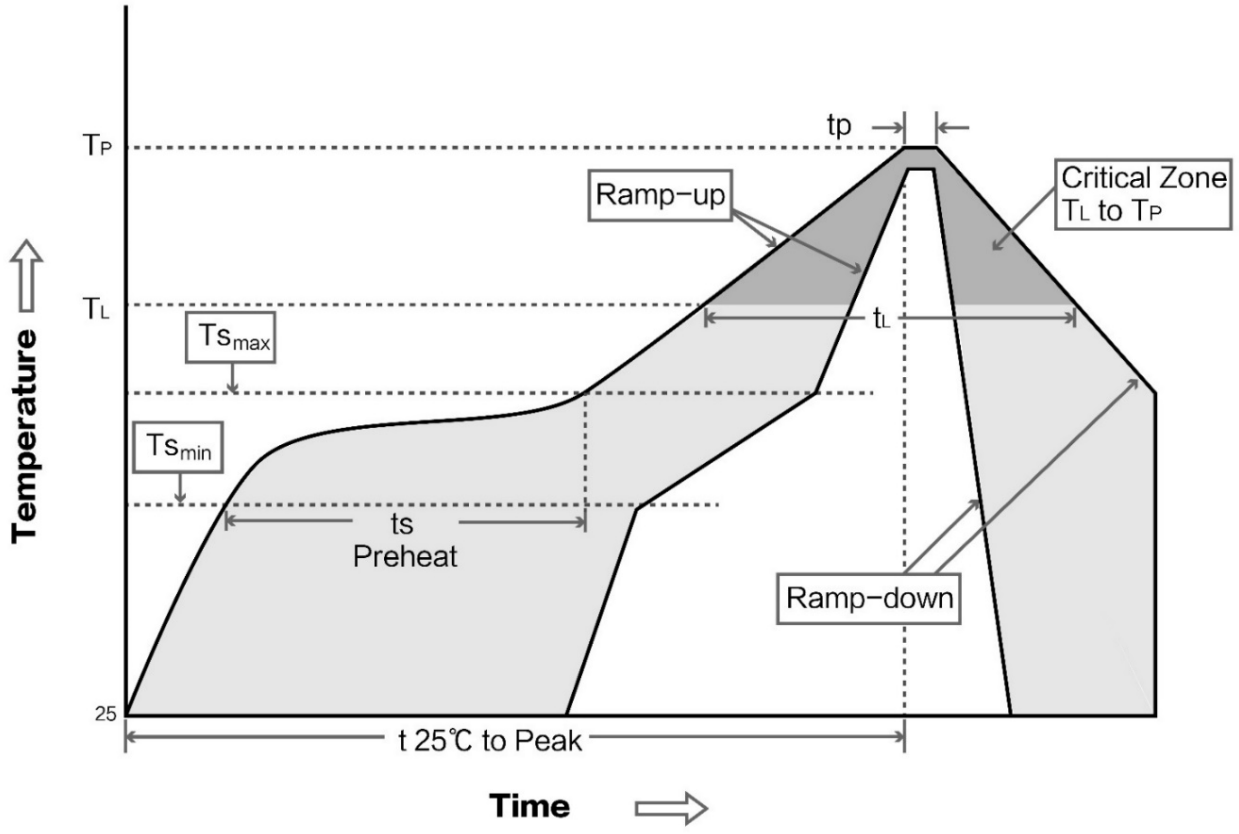
Copyright ©2012–2021，成都亿佰特电子科技有限公司

# 第七章 焊接作业指导

## 7.1 回流焊温度

| Profile Feature | 曲线特征 | Sn-Pb Assembly | Pb-Free Assembly |
|---|---|---|---|
| Solder Paste | 锡膏 | Sn63/Pb37 | Sn96.5/Ag3/Cu0.5 |
| Preheat Temperature min （Tsmin） | 最小预热温度 | 100℃ | 150℃ |
| Preheat temperature max (Tsmax) | 最大预热温度 | 150℃ | 200℃ |
| Preheat Time (Tsmin to Tsmax)(ts) | 预热时间 | 60-120 sec | 60-120 sec |
| Average ramp-up rate(Tsmax to Tp) | 平均上升速率 | 3℃/second max | 3℃/second max |
| Liquidous Temperature (TL) | 液相温度 | 183℃ | 217℃ |
| Time（tL）Maintained Above（TL） | 液相线以上的时间 | 60-90 sec | 30-90 sec |
| Peak temperature（Tp） | 峰值温度 | 220-235℃ | 230-250℃ |
| Aveage ramp-down rate（Tp to Tsmax） | 平均下降速率 | 6℃/second max | 6℃/second max |
| Time 25℃ to peak temperature | 25℃到峰值温度的时间 | 6 minutes max | 8 minutes max |

## 7.2 回流焊曲线图




Copyright ©2012–2021，成都亿佰特电子科技有限公司

# 第八章 相关型号

| 模块型号 | 芯片方案 | 载波频率 | 发射功率 | 通信距离 | 封装形式 | 天线形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Hz | dBm | km | | |
| E19-433M20S2 | SX1278 | 433M | 20 | 5 | 贴片 | 邮票孔 |
| E19-433M20SC | SX1278 | 433M | 20 | 5 | 贴片 | 邮票孔 |
| E32-900M20S | SX1276 | 868M | 20 | 5 | 贴片 | 邮票孔 |
| E19-915M20S | SX1276 | 915M | 20 | 5 | 贴片 | 邮票孔 |
| E19-433M30S | SX1278 | 433M | 30 | 10 | 贴片 | 邮票孔 |
| E19-868M30S | SX1276 | 868M | 30 | 10 | 贴片 | 邮票孔/IPEX |
| E19-915M30S | SX1276 | 915M | 30 | 10 | 贴片 | 邮票孔/IPEX |

# 第九章 天线指南

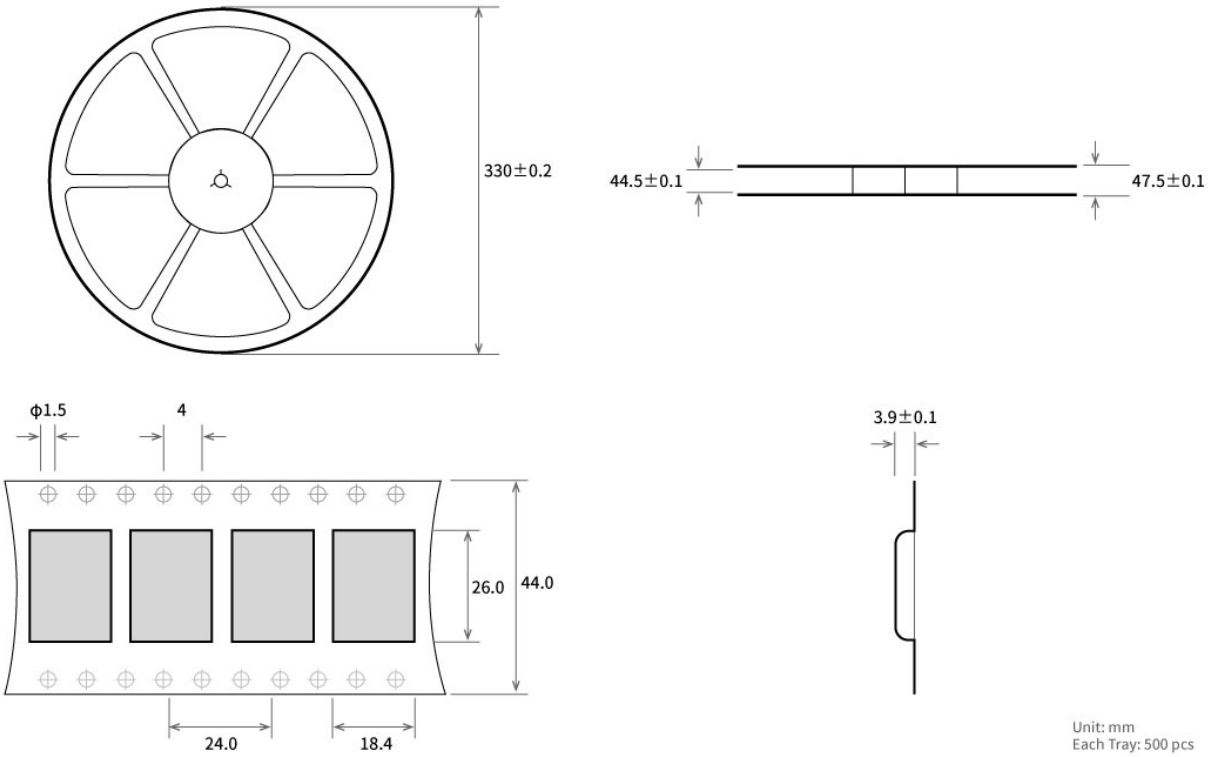
## 9.1 天线推荐

天线是通信过程中重要角色，往往劣质的天线会对通信系统造成极大的影响，故我司推荐部分天线作为配套我司无线模块且性能较为优秀且价格合理的天线。

| 产品型号 | 类型 | 频段 | 增益 | 尺寸 | 馈线 | 接口 | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Hz | dBi | mm | cm | | |
| TX868-JZ-5 | 胶棒天线 | 868M | SMA-J | 2.0 | 50 | - | 超短直式，全向天线 |
| TX868-JK-20 | 胶棒天线 | 868M | SMA-J | 3.0 | 200 | - | 可弯折胶棒，全向天线 |
| TX868-XPL-100 | 吸盘天线 | 868M | SMA-J | 3.5 | 290 | 100 | 小型吸盘天线，性价比 |

Copyright ©2012–2021，成都亿佰特电子科技有限公司

# 第十章 批量包装方式




# 修订历史

| 版本 | 修订日期 | 修订说明 | 维护人 |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 2021-8-17 | 初始版本 | Linson |
| 1.1 | 2022-11-7 | 内容修正 | Yan |
| 1.2 | 2024-12-26 | 删除证书描述 | Lei |

# 关于我们

销售热线：4000-330-990 公司电话：028-61399028
技术支持：support@cdebyte.com 官方网站：www.ebyte.com
公司地址：四川省成都市高新西区西区大道 199 号 B5 栋

成都亿佰特电子科技有限公司
Chengdu Ebyte Electronic Technology Co.,Ltd.

Copyright ©2012–2021，成都亿佰特电子科技有限公司